【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成20年2月21日(2008.2.21)

【公開番号】特開2006-249443(P2006-249443A)
【公開日】平成18年9月21日(2006.9.21)
【年通号数】公開・登録公報2006-037
【出願番号】特願2006-139890(P2006-139890)
【国際特許分類】
*Ｃ０８Ｌ　71/00　　(2006.01)*
*Ｃ０８Ｌ　79/08　　(2006.01)*
*Ｃ０８Ｊ　 5/18　　(2006.01)*
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｌ　71/00　　Ｚ
Ｃ０８Ｌ　79/08　　Ｂ
Ｃ０８Ｊ　 5/18　　ＣＥＺ

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月8日(2008.1.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
結晶性ポリアリールケトン樹脂（Ａ）の結晶融解ピーク温度が２６０℃以上であり、結晶性ポリアリールケトン樹脂（Ａ）と非晶性ポリエーテルイミド樹脂（Ｂ）の混合重量比がＡ／Ｂ＝７０～３０／３０～７０であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載のフィルム。